

# 中国物联网芯片产业规模分析及投资策略建议报告2023年

产品名称	中国物联网芯片产业规模分析及投资策略建议报告2023年
公司名称	北京中研华泰信息技术研究院销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区北苑东路19号院4号楼27层2708
联系电话	18766830652 18766830652

## 产品详情

中国物联网芯片产业规模分析及投资策略建议报告2023-2029年.....【报告编号】371994【出版日期】2023年6月【交付方式】EMIL电子版或特快专递【出版机构】中研华泰研究院【报告价格】纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元【联系人员】刘亚 免费售后服务一年，具体内容及订购流程欢迎咨询客服人员 报告目录 章 物联网芯片行业发展基本概况节 物联网芯片行业定义及分类一、物联网芯片行业界定二、物联网芯片主流架构（1）arm（2）fpga（3）risc-v（4）asic三、物联网芯片产品分类第二节 物联网芯片行业发展政策环境分析一、行业发展监管体系分析二、行业发展政策汇总三、行业发展规划及解读四、行业发展政策趋势展望第三节 物联网芯片行业发展经济环境分析一、全球经济发展分析二、中国经济发展分析第四节 物联网芯片行业发展社会环境分析一、“万物互联”已成必然趋势二、物联网芯片应用领域不断扩展第五节 物联网芯片行业发展技术环境分析一、行业专利申请情况分析二、行业新技术进展 第二章 全球物联网芯片行业发展分析节 全球物联网芯片行业发展历程第二节 全球物联网芯片行业发展现状一、行业市场需求现状分析二、行业企业竞争现状分析三、行业典型产品及应用分析第三节 全球物联网芯片行业重点企业分析一、高通（1）企业简介（2）主营业务及产品（3）企业经营业绩（4）物联网芯片代表产品及特点（5）物联网芯片商用进程及应用领域二、恩智浦半导体（1）企业简介（2）主营业务及产品（3）企业经营业绩（4）物联网芯片代表产品及特点（5）物联网芯片商用进程及应用领域三、英特尔（1）企业简介（2）主营业务及产品（3）企业经营业绩（4）物联网芯片代表产品及特点（5）物联网芯片商用进程及应用领域四、英飞凌（1）企业简介（2）主营业务及产品（3）企业经营业绩（4）物联网芯片代表产品及特点（5）物联网芯片商用进程及应用领域五、亚德诺（1）企业简介（2）主营业务及产品（3）企业经营业绩（4）物联网芯片代表产品及特点（5）物联网芯片商用进程及应用领域第四节 全球物联网芯片行业发展趋势及前景分析一、全球物联网芯片行业发展趋势展望二、全球物联网芯片行业发展前景预测 第三章 中国物联网芯片行业发展分析节 中国物联网芯片行业发展特点分析一、企业跨界参与热情高二、应用场景针对性强三、行业总体发展处于初级阶段四、产品定制化需求大第二节 中国物联网芯片行业发展制约因素一、规模效应难以体现二、产品安全性要求高三、其他制约因素第三节 中国物联网芯片行业经营分析一、中国物联网产业规模分析二、物联网芯片行业规模测算三、物联网芯片行业盈利性分析 第四章 中国物联网芯片行业细分产品市场分析节 安全芯片产品市场分析一、产品内涵及外延二、产品市场规模三、代表产品及企业四、产品新研发动向五、产品需求前景分析第二节 移动支付芯片产品市场分析一、产品内涵及外延二、产品市场规模三、代表产品及企业四、产品新研发动向五、产品需求前景分析第三节 通讯射频芯片产品市场分析一、产品内涵及外延二、产品市场规模三、代表产

品及企业四、产品新研发动向五、产品需求前景分析 第四节 身份识别类芯片产品市场分析一、产品内涵及外延二、产品市场规模三、代表产品及企业四、产品新研发动向五、产品需求前景分析 第五章

中国物联网芯片行业企业竞争分析节

中国物联网芯片行业总体竞争格局一、行业主要竞争主体分析二、行业竞争层次分析 第二节 中国物联网芯片行业企业国际竞争力分析一、行业现有竞争者国际竞争力分析二、中国物联网芯片企业国际竞争力趋势判断 第三节 中国物联网芯片行业跨界企业竞争力分析一、行业主要跨界参与企业核心竞争力分析二、行业主要跨界参与企业竞争力综合分析 第六章 中国物联网芯片行业重点企业分析节 国民技术股份有

限公司一、企业基本信息二、主营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第二节 大唐微电子技术有限公司一、企业

基本信息二、主营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第三节 国科微电子股份有限公司一、企业基本信息二、主

营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第四节 深圳市海思半导体有限公司一、企业基本信息二、主

营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第五节 深圳市汇顶科技股份有限公司一、企业基本信息二、主

营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第六节 珠海全志科技股份有限公司一、企业基本信息二、主

营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第七节 华

大半导体有限公司一、企业基本信息二、主营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第八节 紫光展锐科技有限公

司一、企业基本信息二、主营业务及产品三、企业经营情况分析四、物联网芯片代表产品及特点五、物联网芯片商用进程及应用领域六、企业研发创新能力分析 第七章

中国物联网芯片行业投资前景及策略分析节

中国物联网芯片行业投资壁垒分析一、技术壁垒二、资金壁垒三、人才壁垒四、其他壁垒 第二节 中国物联网芯片行业投资机会剖析一、物联网产业发展带来的投资机会二、国家政策扶持带来的投资机会三、

中国经济发展带来的投资机会 第三节 中国物联网芯片行业投资策略分析一、行业者投资策略建议二、行业追赶者投资策略建议三、行业跨界者投资策略建议 图表目录 图表：物联网芯片产品分类 图表：物联

网芯片行业产业链简介 图表：物联网芯片行业主要法律、法规及标准 图表：物联网芯片行业监管单位及主要职责 图表：2021-2023年中国gdp增长趋势分析（单位：亿元，%） 图表：2021-2023年中国城乡居民收

入水平（单位：元，%） 图表：全球物联网芯片发展历程 图表：2021-2023年中国物联网芯片行业专利申请 图表：2021-2023年中国原油加工量（单位：元，%） 图表：2021-2023年高通经营业绩分析 图表：2021-

2023年恩之浦半导体经营业绩分析 图表：2021-2023年英特尔经营业绩分析 图表：2021-2023年英飞凌经营业绩分析 图表：2021-2023年亚德诺经营业绩分析 图表：2021-2023年中国物联网产业规模分析 图表：物联

网芯片市场需求空间测算 图表：2021-2023年中国安全芯片市场规模 图表：2021-2023年中国移动支付芯片市场规模 图表：2021-2023年中国通讯射频芯片市场规模 图表：2021-2023年中国身份识别芯片市场规模 图

表：中国物联网芯片主要竞争主体及竞争优势 图表：国民技术股份有限公司基本信息 图表：2021-2023年国民技术股份有限公司主要经济指标 图表：2021-2023年国民技术股份有限公司物联网芯片产品列表 图表

：国民技术股份有限公司经营优劣势分析 图表：大唐微电子技术有限公司基本信息 图表：2021-2023年大唐微电子技术有限公司主要经济指标 图表：2021-2023年大唐微电子技术有限公司物联网芯片产品列表 图

表：大唐微电子技术有限公司经营优劣势分析 图表：国科微电子股份有限公司基本信息